



















- *a Leiterplattenlayout, von der Lötseite gesehen printed circuit board layout, solder side view modèle de la carte imprimée, vue du côté à souder
- *b Positionierungszapfen bzw. -loch positioning spigot resp. hole goujon de positionnement resp. perçage pour goujon

Bestellbezeichnu	ng Polzahl	Verpackungseinhe	
Designation	Poles	Package unit	
Désignation	Pôles	Unité d'emballage	
1613 18	2	250	

Verpackung: lose im Karton oder Kunststoffbeutel Packaging: in bulk in a cardboard box or a plastic bag Emballage: en vrac dans un carton ou sachet en plastique

1613 18

Netzgeräte-Einbaukupplung, abgewinkelte Ausführung, mit Öffner, für Leiterplatten

1. Temperaturbereich -40 °C/+70 °C

2. Werkstoffe

Kontaktträger PC, V2 nach UL 94
Deckel PPO, V0 nach UL 94
Kontaktstift CuZn, vernickelt
Kontakt CuZn, versilbert/verzinnt

3. Mechanische Daten

Durchmesser Öffnung6,3 mmDurchmesser Mittelstift2,0 mmSteckkraft4-20 NZiehkraft4-20 NSteckzyklen≥ 5000Kontaktierung mitNetzgerä

Netzgerätesteckern NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210

4. Elektrische Daten

 $\begin{array}{lll} Durchgangswiderstand & \leq 30 \text{ m}\Omega \\ Strombelastbarkeit & 1 \text{ A} \\ Nennspannung & 12 \text{ V DC} \\ Prüfspannung & 500 \text{ V/60 s} \\ Isolationswiderstand & \geq 100 \text{ M}\Omega \\ \end{array}$

1613 18

Power supply chassis socket, angular version, with break contact, for printed circuit boards

1. Temperature range -40 °C/+70 °C

2. Materials

Insulating body
Cover
PPO, V2 according to UL 94
PPO, V0 according to UL 94
Contact pin
CuZn, nickeled
Contact
CuZn, silvered/tinned

3. Mechanical data

 $\begin{array}{lll} \mbox{Diameter opening} & 6.3 \mbox{ mm} \\ \mbox{Diameter center pin} & 2.0 \mbox{ mm} \\ \mbox{Insertion force} & 4-20 \mbox{ N} \\ \mbox{Withdrawal force} & 4-20 \mbox{ N} \\ \mbox{Mating cycles} & \geq 5000 \\ \end{array}$

Mating with power supply plugs NES/J 21,
NES/J 21 W, NES/J 210, XNES/J 210

4. Electrical data

 $\begin{array}{lll} \mbox{Contact resistance} & \leq 30 \ \mbox{m}\Omega \\ \mbox{Nominal power} & 1 \ \mbox{A} \\ \mbox{Nominal voltage} & 12 \ \mbox{V} \ \mbox{DC} \\ \mbox{Test voltage} & 500 \ \mbox{V/}60 \ \mbox{s} \\ \mbox{Insulation resistance} & \geq 100 \ \mbox{M}\Omega \\ \end{array}$

1613 18

Embase femelle d'alimentation, version angulaire, avec contact repos, pour cartes imprimées

1. Température d'utilisation -40 °C/+70 °C

2. Matériaux

Corps isolant PC, V2 suivant UL 94
Couvercle PPO, V0 suivant UL 94
Contact à broche CuZn, nickelé
Contact CuZn, argenté/étamé

3. Caractéristiques mécaniques

Diamètre orifice 6,3 mm
Diamètre pointe centrale 2,0 mm
Force d'insertion 4–20 N
Force de séparation 4–20 N
Nombre de manœuvres > 5000

Raccordement avec connecteurs mâles d'alimentation NES/J 21, NES/J 21 W, NES/J 210, X

XNES/J 210